

全体スケジュール 3月3日

3月3日	第1室	第2室	第3室	第4室	第5室	3月3日	第6室	第7室
	C11室	D11室	D21室	D22室	D32室		D31室	D41室
	IIP/MSD	IIP	IIP	IIP	IIP		MSD	MSD
9:00	IIP OS (H)/ MSD OS 7	OS (E)	OS (J)	OS (G)		9:00	OS 2	OS 1
9:15								
9:30								
9:45								
10:00								
10:15						10:20		
10:30								
10:45	IIP OS (H)/ MSD OS 7	OS (E)	OS (J)	OS (G)		10:40	OS 2	OS 1
11:00								
11:15								
11:30								
11:45								
12:00						12:00		
12:15								
12:30								
12:45								
13:00								
13:15		OS (E)	OS (J)/ OS (B)	OS (A)		13:15	OS 2	OS 1
13:30								
13:45								
14:00								
14:15								
14:30	特別講演					14:15		
14:45								
15:00								
15:15								
15:30								
15:45	ワークショップ					14:30		
16:00								
16:15								
16:30								
16:45								
17:00	表彰式							
17:15								
17:30								
17:45								
18:00								

- (A) ヘッド・ディスク・インターフェイスとトライボロジー
- (B) 情報機器コンピュータメカニクス
- (C) フレキシブル体のハンドリングと高機能化技術
- (D) マイクロナノメカトロニクス (マイクロ・ナノ工学部門連携セッション)
- (E) 医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー
- (F) メカニカルシステムとその知能化/家庭・業務用電化機器
- (G) マイクロナノ理工学
- (H)* スマートIoTシステムと非破壊センシング (日本非破壊検査協会連携セッション) (MSD/IIP合同セッション)
- (I) プリンタブル・ウェアラブルデバイスの基盤技術と応用
- (J) 情報・精密機器の振動と制御 (機械力学・計測制御部門連携セッション)

- OS1 生産・物流システムのモデリング・シミュレーションと見える化
- OS2 生産管理・スケジューリングおよびサプライチェーン
- OS3 設計・生産プロセスの情報化 (CAD, CAM, CNCなど)
- OS4 生産システムにおける設計・運用・評価および国際展開
- OS5 アディティブ・マニファクチャリングの生産システム
- OS6 企業の開発事例 (講演原稿不要)
- OS7* スマートマニファクチャリング (MSD/IIP合同セッション)

* MSD/IIP合同セッション：スマートマニファクチャリング/スマートIoTシステムと非破壊センシング (日本非破壊検査協会連携セッション)

全体スケジュール 3月4日

3月4日	第1室	第2室	第3室	第4室	第5室	3月4日	第6室	第7室
	C11室	D11室	D21室	D22室	D32室		D31室	D41室
	IIP/MSD	IIP	IIP	IIP	IIP		MSD	MSD
9:00		OS (E)	OS (F)	OS (A)	OS (I)	8:40	OS 2	OS 6
9:15								
9:30	IIP OS (H)/ MSD OS 7							
9:45								
10:00								
10:15						10:00		
10:30						10:20	OS 2/ OS 3	OS 6
10:45	IIP OS (H)/ MSD OS 7	OS (E)	OS (F)	OS (D)	OS (I)			
11:00								
11:15								
11:30								
11:45								
12:00						12:00		
12:15								
12:30								
12:45								
13:00								
13:15								
13:30	IIP OS (H)/ MSD OS 7	OS (E)	OS (F)	OS (D)	OS (C)	13:30	OS 4	OS 5
13:45								
14:00								
14:15								
14:30								
14:45						14:50		
15:00								
15:15	IIP OS (H)/ MSD OS 7	OS (E)	OS (F)	OS (D)		15:10		OS 5
15:30								
15:45								
16:00								
16:15								
16:30						16:10		
16:45								
17:00								

- (A) ヘッド・ディスク・インターフェイスとトライボロジー
- (B) 情報機器コンピュータメカニクス
- (C) フレキシブル体のハンドリングと高機能化技術
- (D) マイクロナノメカトロニクス (マイクロ・ナノ工学部門連携セッション)
- (E) 医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー
- (F) メカニカルシステムとその知能化/家庭・業務用電化機器
- (G) マイクロナノ理工学
- (H)* スマートIoTシステムと非破壊センシング (日本非破壊検査協会連携セッション) (MSD/IIP合同セッション)
- (I) プリントابل・ウェアラブルデバイスの基盤技術と応用
- (J) 情報・精密機器の振動と制御 (機械力学・計測制御部門連携セッション)

- OS1 生産・物流システムのモデリング・シミュレーションと見える化
- OS2 生産管理・スケジューリングおよびサプライチェーン
- OS3 設計・生産プロセスの情報化 (CAD, CAM, CNCなど)
- OS4 生産システムにおける設計・運用・評価および国際展開
- OS5 アディティブ・マニファクチャリングの生産システム
- OS6 企業の開発事例 (講演原稿不要)
- OS7* スマートマニファクチャリング (MSD/IIP合同セッション)

* MSD/IIP合同セッション：スマートマニファクチャリング/スマートIoTシステムと非破壊センシング (日本非破壊検査協会連携セッション)